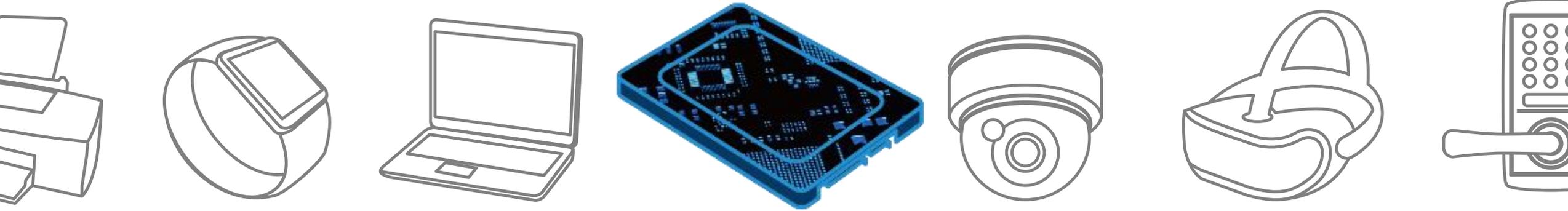
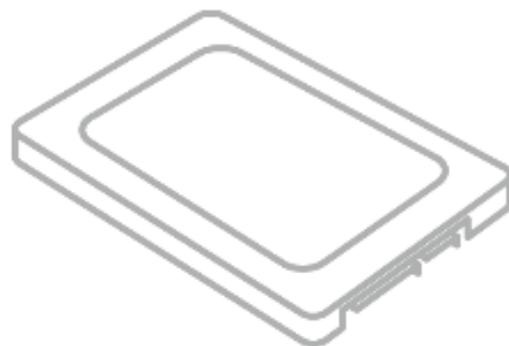
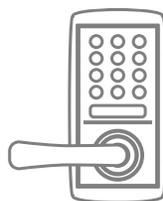


# Solid State Drive

Solution Proposal by Toshiba

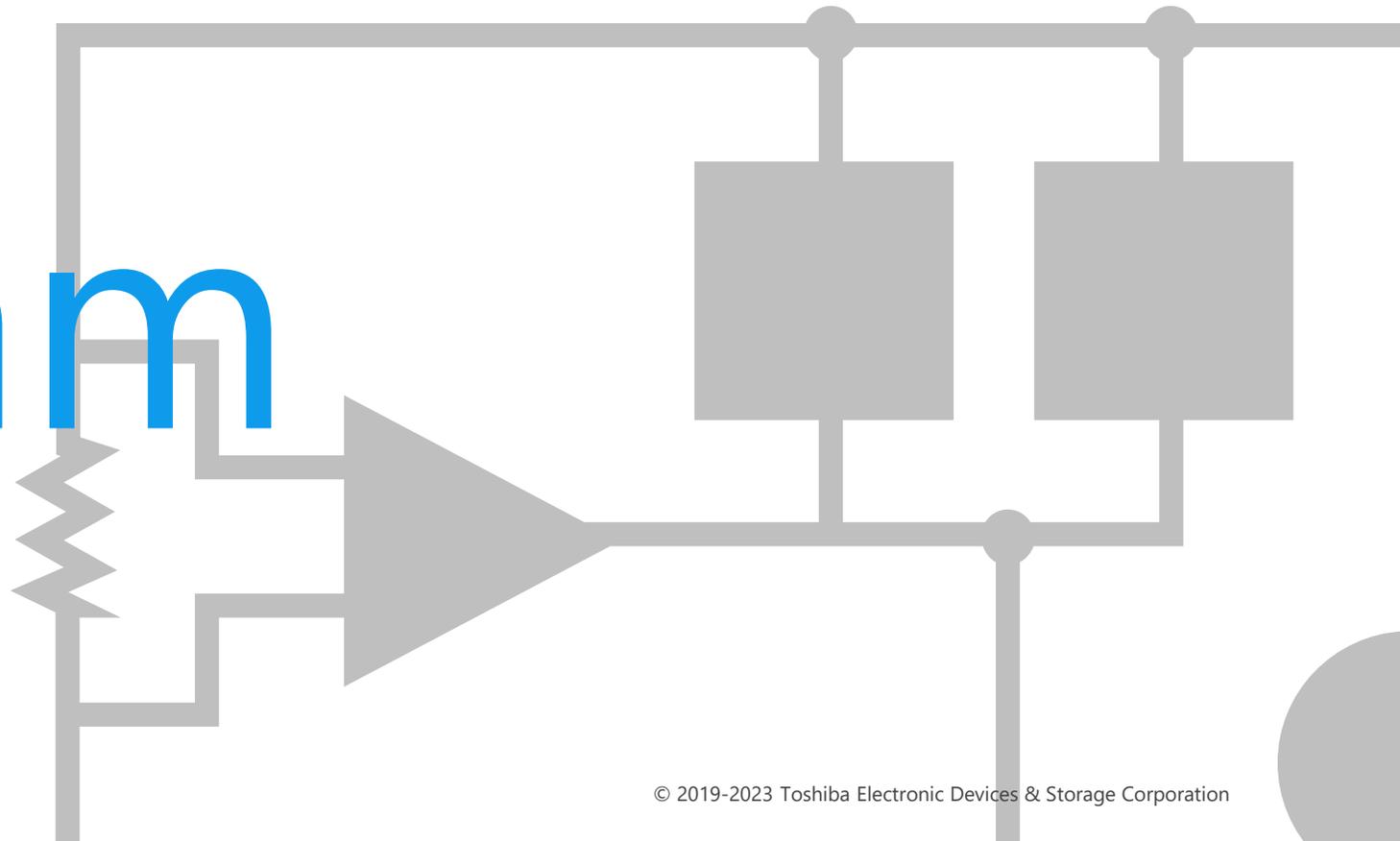




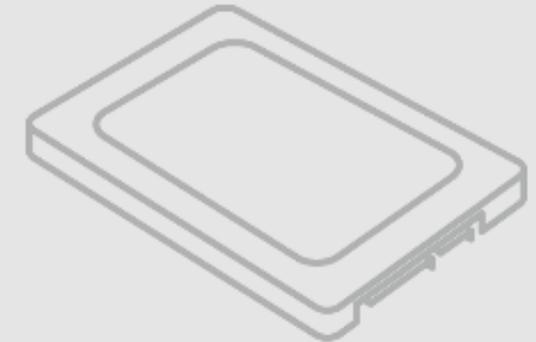
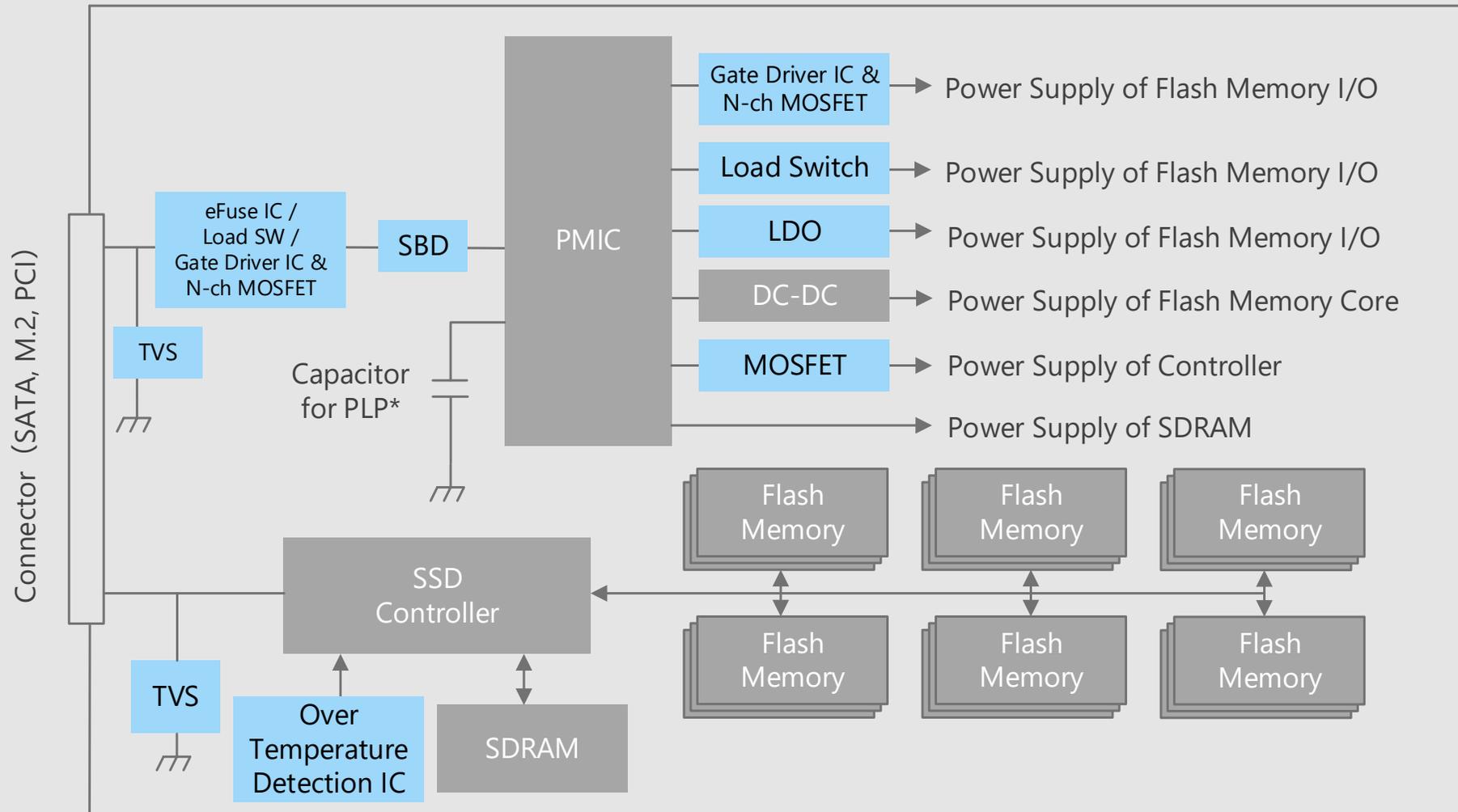
東芝デバイス&ストレージ株式会社では  
既存セット設計の深い理解などにより、  
新しくセット設計を考えられているお客様へ、  
より適したデバイスソリューションをご提供したいと考えています。



# Block Diagram



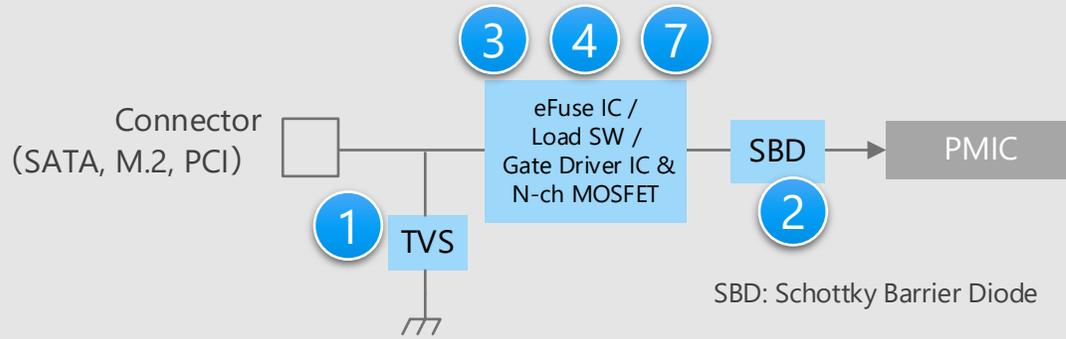
# ソリッドステートドライブ (SSD) 全体ブロック図



\* PLP: Power Loss Protection

# ソリッドステートドライブ (SSD) 電源部詳細

## 入力電圧供給部



※回路図内の番号をクリックすると、詳細説明ページに飛びます

## デバイス選定のポイント

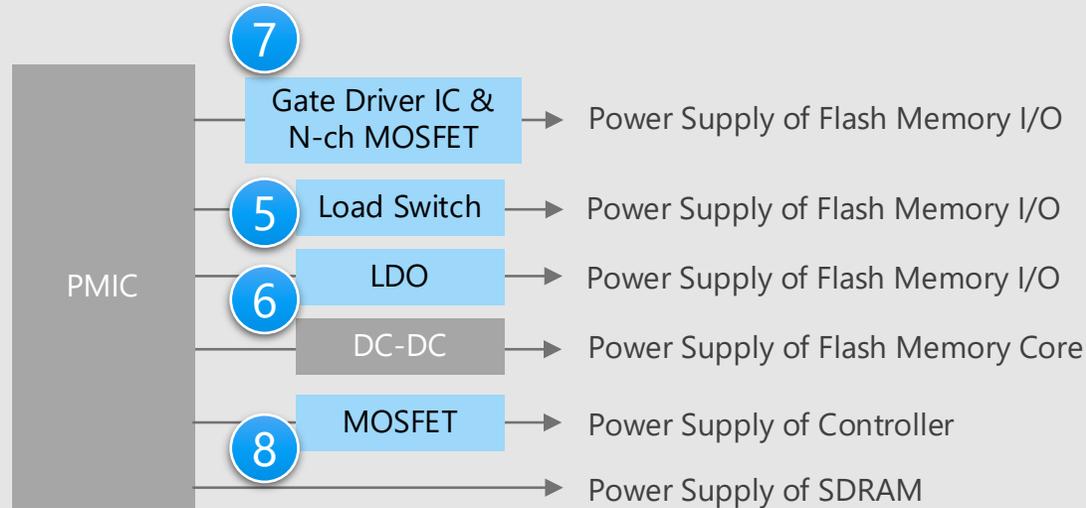
- 電力制御にはロードスイッチICやeFuse ICが適しています。
- コネクターから入るESDパルスからの保護にはTVSダイオードが適しています。

## 東芝からの提案

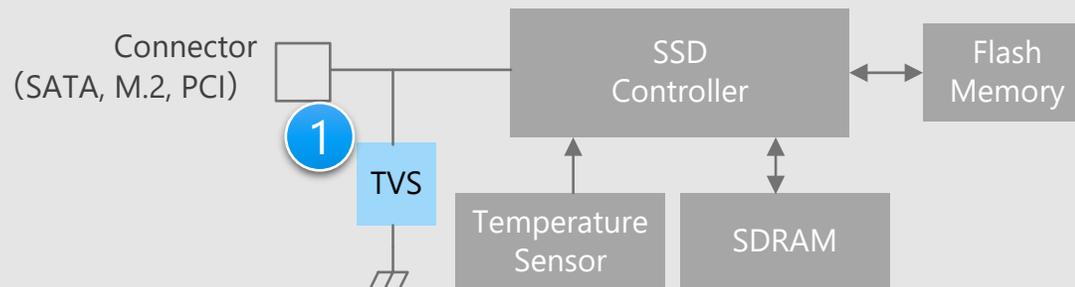
- **静電気を吸収し、回路の誤動作を防止**  
TVSダイオード 1
- **小型で高許容損失**  
ショットキーバリアダイオード 2
- **短絡・過電流・過電圧などに対する保護機能を搭載**  
電子ヒューズ (eFuse IC) 3
- **低オン抵抗の多機能スイッチ**  
高耐圧ロードスイッチIC 4
- **小型パッケージで過電圧保護機能を搭載**  
N-ch MOSFETゲートドライバーIC 7

# ソリッドステートドライブ (SSD) 信号部詳細 (1)

## 電源供給部



## 信号系統



※回路図内の番号をクリックすると、詳細説明ページに飛びます

## デバイス選定のポイント

- 高速な差動信号ラインのESD保護には双方向かつ低 $C_t$ のTVSダイオードが有効です。
- 高効率な電力制御には低オン抵抗のロードスイッチICが適しています。
- 小型パッケージ品を採用することで基板面積を縮小できます。

## 東芝からの提案

- 静電気を吸収し、回路の誤動作を防止  
TVSダイオード
- 低オン抵抗の多機能スイッチ  
ロードスイッチIC
- 低ノイズで電源を供給  
小型面実装LDOLレギュレーター
- 小型パッケージで過電圧保護機能を搭載  
N-ch MOSFETゲートドライバーIC
- 低オン抵抗で小型パッケージのMOSFET  
小信号MOSFET

1

5

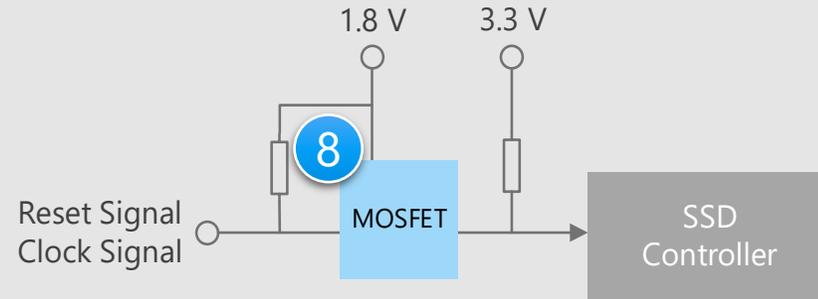
6

7

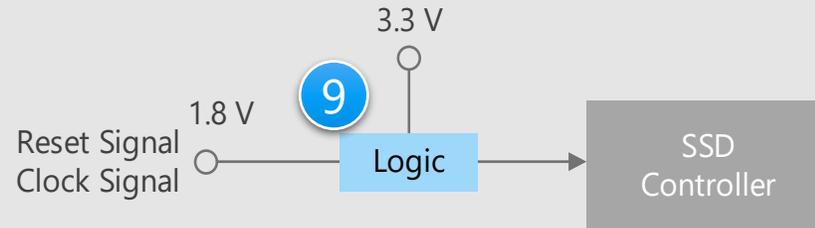
8

# ソリッドステートドライブ (SSD) 信号部詳細 (2)

## レベルシフト (1)



## レベルシフト (2)



※回路図内の番号をクリックすると、詳細説明ページに飛びます

## デバイス選定のポイント

- 電位差のあるIC間のレベルシフト回路に、低オン抵抗のMOSFETが使用されます。
- 電位差のあるIC間の信号伝達に、レベルシフト機能付きL-MOSを使用することにより外付け部品の削減が可能です。
- 小型パッケージ品を採用することで基板面積を縮小できます。

## 東芝からの提案

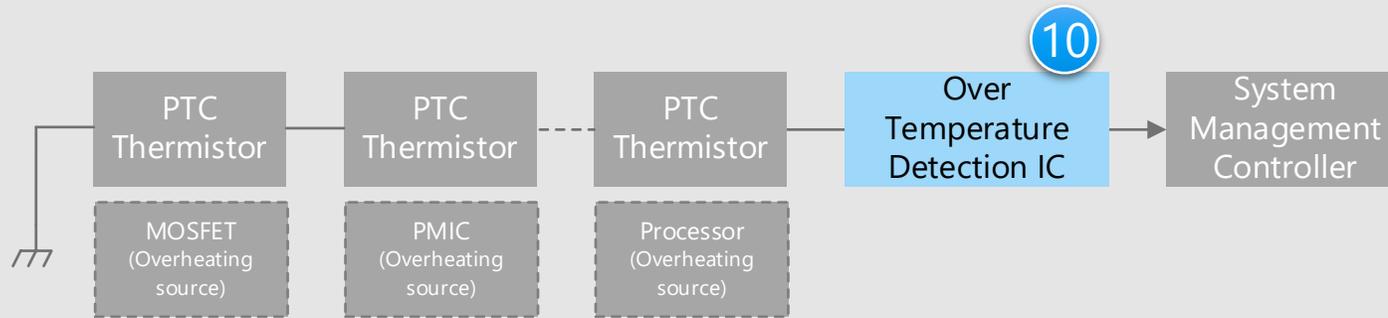
- **低オン抵抗で小型パッケージのMOSFET**  
小信号MOSFET
- **電圧レベルの変換が容易**  
レベルシフト機能付きL-MOS

8

9

# ソリッドステートドライブ (SSD) 過熱監視部詳細

## 過熱監視回路



※回路図内の番号をクリックすると、詳細説明ページに飛びます

## デバイス選定のポイント

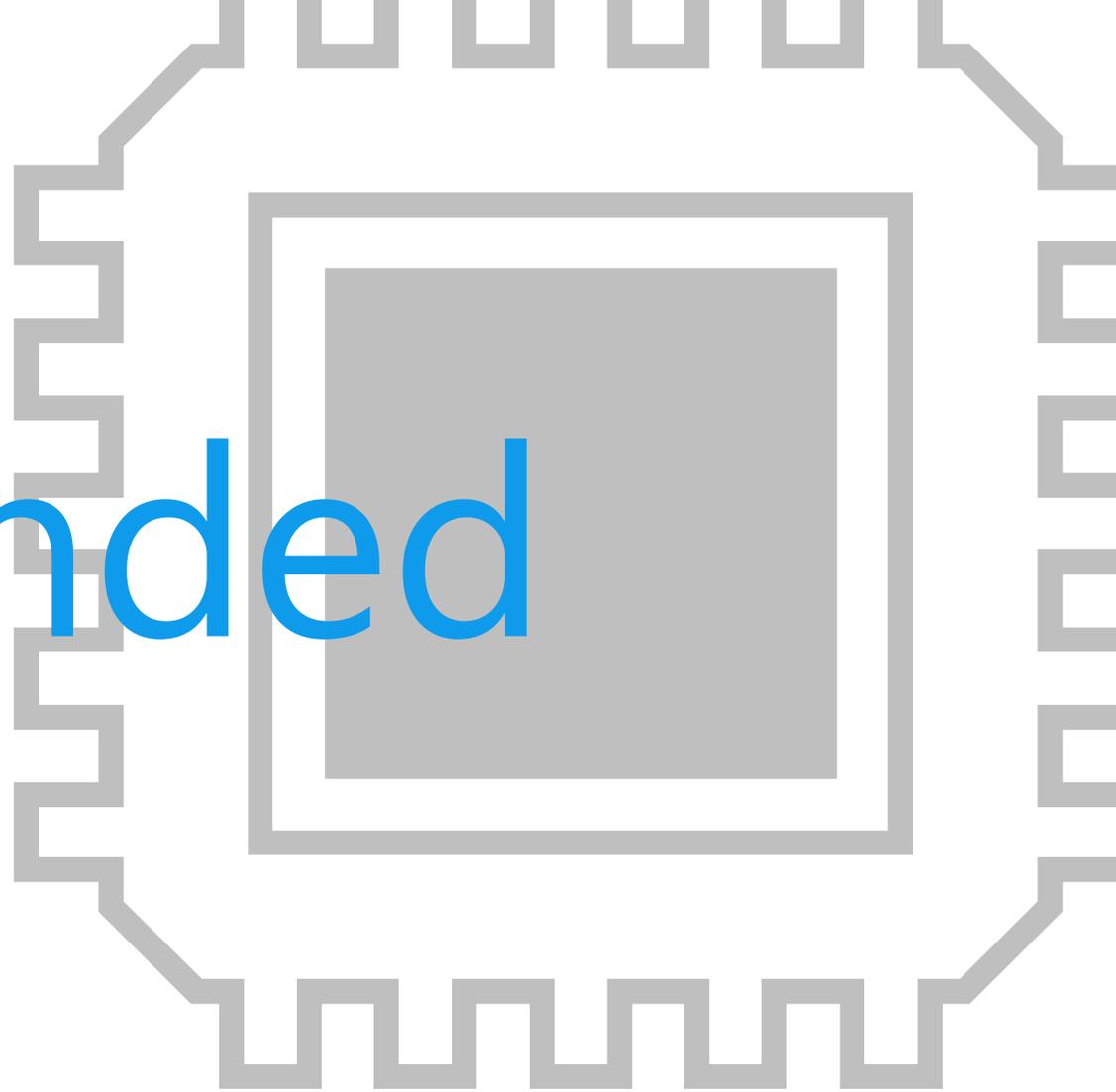
- MOSFET・PMIC・Processorなど複数箇所の過熱監視が必要です。
- 低消費電流の過熱監視ICを使うことで、機器の低消費電力化が可能です。
- 小型パッケージ品を採用することで基板実装面積を縮小できます。

## 東芝からの提案

- **低消費電流・小型パッケージで複数箇所の温度を監視**  
過熱監視IC (Thermoflagger™)

10

# Recommended Devices



# お客様の課題を解決するデバイスソリューション

以上のように、ソリッドステートドライブ (SSD) の設計には  
**「セットの低消費電力化」「セットの信頼性向上」「基板の小型化」**  
が重要であると考え、三つのソリューション視点から製品をご提案します。

セットの低消費電力化



セットの信頼性向上



基板の小型化



# お客様の課題を解決するデバイスソリューション

高効率  
・  
低損失

サージ・ESD  
からの保護

小型  
パッケージ  
対応

① TVSダイオード		●	●
② ショットキーバリアダイオード	●	●	●
③ 電子ヒューズ (eFuse IC)	●	●	●
④ 高耐圧ロードスイッチIC	●	●	●
⑤ ロードスイッチIC	●		●
⑥ 小型面実装LDOLレギュレーター	●		●
⑦ N-ch MOSFETゲートドライバーIC	●		●
⑧ 小信号MOSFET	●		●
⑨ レベルシフト機能付きL-MOS			●
⑩ 過熱監視IC (Thermoflagger™)	●		●

## 提供価値

外部端子から侵入する静電気を吸収し、回路の誤動作防止およびデバイスを保護します。

## 1 ESDパルス吸収性を向上

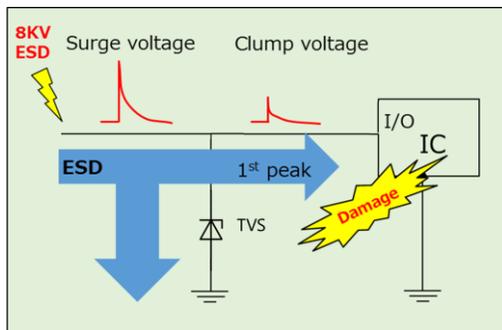
当社従来製品に対し、ESDの吸収性を向上しました。低動作抵抗と低容量を両立し、高い信号保護性能と信号品質を確保します。

## 2 低クランプ電圧化により ESDエネルギーを抑制

独自の技術により、接続された回路 / 素子を保護します。

## 3 高密度実装に好適

多彩な小型パッケージをラインアップしています。



### 単方向タイプ



ロジック信号等の経路に最適  
1in1、2in1、4in1、5in1、  
7in1品のラインアップがあります

### 双方向タイプ



オーディオ信号などプラスマイナス  
両極の信号がある経路に最適

### ラインアップ

品名	DF2B5M4ASL	DF2B6M4ASL	DF2B6M4BSL	DF2S6P1CT	DF2S14P2CTC
用途	信号ライン保護			電源ライン保護	
パッケージ	SL2 			CST2 	CST2C 
$V_{ESD}$ [kV]	±16	±15	±8	±30	±30
$V_{RWM}$ (Max) [V]	3.6	5.5	5.5	5.5	12.6
$C_t$ (Typ.) [pF]	0.15	0.15	0.12	90	270
$R_{DYN}$ (Typ.) [ $\Omega$ ]	0.7	0.7	1.05	0.23	0.08

(注) 本製品はESD保護用ダイオードであり、ESD保護以外の用途には使用はできません。

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

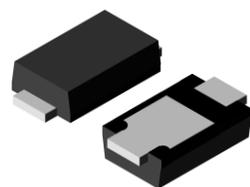
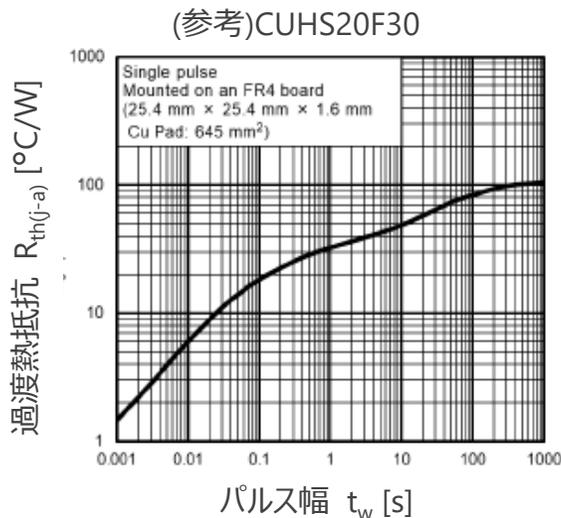
高耐圧かつ低リークを実現し、電カラインの逆接続から回路を保護します。

## 1 小型、高許容損失パッケージ

当社既存シリーズ (USCパッケージ) と同等サイズながら、放熱性能を向上したUS2Hパッケージをラインアップしており、熱設計が容易になります。  
低熱抵抗 ( $R_{th(j-a)} = 105 \text{ }^\circ\text{C/W}$ )

## 2 複数の耐圧製品をラインアップ

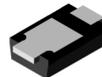
逆電圧 $V_R$ が最大30 V、40 Vの製品をラインアップしています。  
低順電圧特性に加えて逆電流も低く抑え、損失を低減します。



US2H  
(2.5 x 1.4 mm)

低い過渡熱抵抗特性であり  
熱設計が容易です。

ラインアップ

品名	CUHS20F30	CUHS20F40
パッケージ	US2H	
$V_R$ [V]	30	40
$I_O$ [A]	2	2
$V_F$ (Typ.) [V] @ $I_F = 1 \text{ A}$	0.35	0.39
$I_R$ (Max) [ $\mu\text{A}$ ]	60 @ $V_R = 30 \text{ V}$	60 @ $V_R = 40 \text{ V}$

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

## 提供価値

繰り返し使用可能な電子ヒューズ (eFuse IC) で過電流や過電圧などの異常状態から回路を保護します。

### 1 繰り返し使用可能

電子ヒューズ (eFuse IC) は過剰な電流が流れると内部検出回路が動作し内蔵MOSFETをオフします。一度の過電流では破壊されず、繰り返し使用可能です。

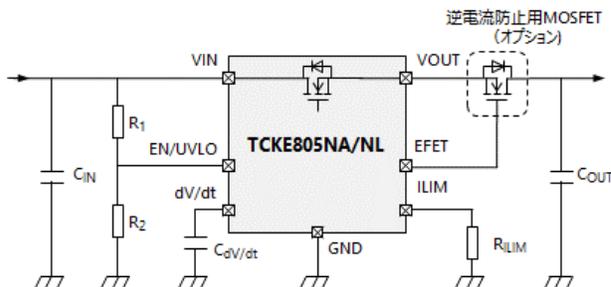
### 2 IEC 62368-1認証済

国際安全規格IEC 62368-1 (G9: 電流制限器) を取得済で堅牢な保護と、設計の簡易化に貢献します。

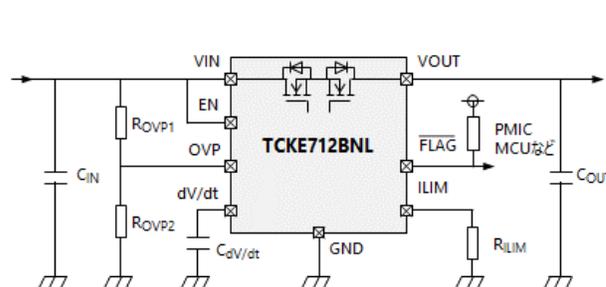
### 3 豊富な保護機能

TCKE8シリーズ: 短絡保護、過電流保護、過電流クランプ機能、過電圧クランプ機能、過熱保護、インラッシュ電流抑制、逆流防止 (オプション) など  
TCKE7シリーズ: 短絡保護、過電流保護、過電圧保護、過熱保護、FLAG信号出力機能、逆流防止 (内蔵) など

TCKE8シリーズ参考回路例



TCKE7シリーズ参考回路例



## ラインアップ

品名	TCKE800NA/NL	TCKE805NA/NL	TCKE812NA/NL	TCKE712BNL
パッケージ	WSON10B 3.0 x 3.0 x 0.75 mm			WSON10 3.0 x 3.0 x 0.75 mm
V <sub>IN</sub> [V]	4.4 ~ 18			4.4 ~ 13.2
R <sub>ON</sub> (Typ.) [mΩ]	28			53
復帰動作タイプ	NA: 自動復帰タイプ, NL: ラッチタイプ (外部信号制御)			ラッチタイプ (外部信号制御)
V <sub>OVC</sub> (Typ.) [V]	-	6.04	15.1	アジャスタブル

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

突入電流の抑制などの各種保護機能により、後段システムを保護します。

## 1 オン抵抗が低い

入力耐圧28 Vを確保しながらも低オン抵抗  $R_{ON} = 73 \text{ m}\Omega$  (Typ.) となっており、最大3 Aの高出力電流を実現しています。

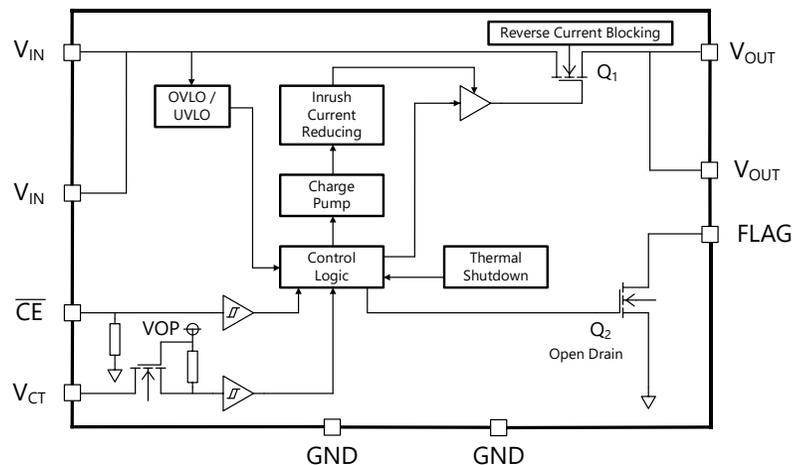
## 2 各種保護機能を内蔵

突入電流抑制回路、過電圧保護回路、低電圧誤動作防止回路、過熱保護回路、スイッチOFF時の逆流防止回路など各種保護機能を内蔵しています。

## 3 高密度実装に好適

0.5 mmピッチの小型パッケージであるWCSP9 (1.5 x 1.5 mm) により高密度実装が可能であり、放熱性にも優れたパッケージとなっています。  
(許容損失  $P_D = 1.65 \text{ W}$ )

ブロック図



ラインアップ

品名	TCK301G	TCK303G
パッケージ	WCSP9 	
$V_{IN}$ [V]	2.3 ~ 28	
$I_{OUT}$ [A]	3.0	
$R_{ON}$ (Typ.) [m $\Omega$ ]	73	
OVLO (Typ.) [V]	6.6	15.5

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

低オン抵抗・多機能搭載の製品群を幅広くラインアップしています。

## 1 オン抵抗が低い

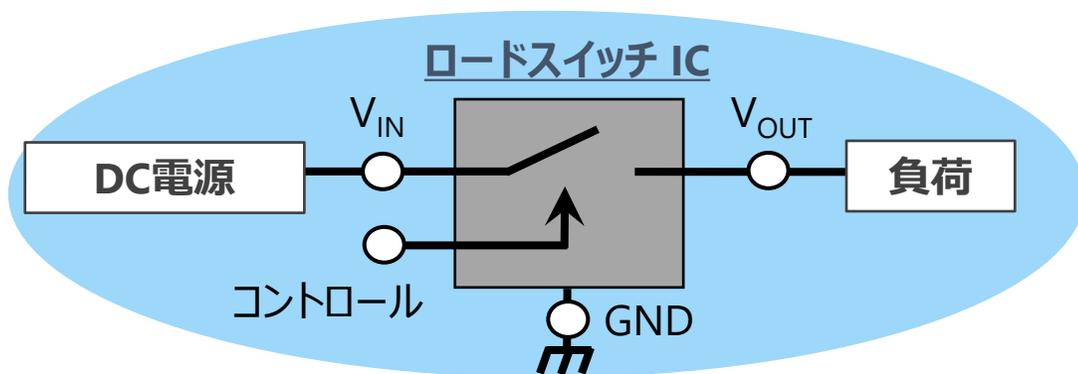
低オン抵抗と、低入力電圧特性を実現しました。

## 2 豊富な機能を搭載

逆流防止、突入電流、過熱保護機能、オートディスチャージ機能などを搭載しています。

## 3 高密度実装に好適

多彩なパッケージをラインアップしています。



### ラインアップ

品名	TCK111G	TCK127BG	TCK206G	TCK207AN
パッケージ	WCSP6C 	WCSP4G 	WCSP4C 	DFN4A 
$V_{IN}$ [V]	1.1 ~ 5.5	1.0 ~ 5.5	0.75 ~ 3.6	0.75 ~ 3.6
$I_{OUT}$ [A]	3.0	1.0	2.0	2.0
$R_{ON}$ (Typ.) [mΩ]	8.3	46	18.1	21.5
付加機能	逆流防止 / 突入電流抑制 / 過熱保護	スルーレートコントロール / オートディスチャージ	スルーレートコントロール / 逆流防止	スルーレートコントロール / オートディスチャージ / 逆流防止

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

## 提供価値

一般的な汎用タイプから小型パッケージまで幅広くラインアップしており、バッテリー電圧の変動に影響されず、安定した電源供給を実現します。

## 1 低ドロップアウト電圧

当社が独自に開発した最新プロセスにより、ドロップアウト特性を大幅に改善しました。

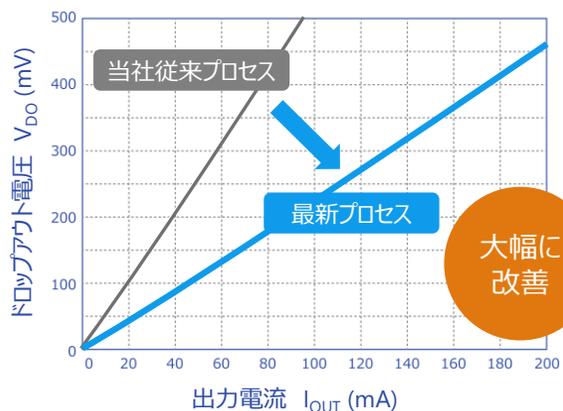
2 高PSRR  
低出力雑音電圧

高いPSRR (Power Supply Rejection Ratio: 電源電圧変動除去比)、低い出力雑音電圧  $V_{NO}$  を兼ね備えたシリーズを数多くラインアップしており、アナログ回路への安定電源に適しています。

## 3 低消費電流特性

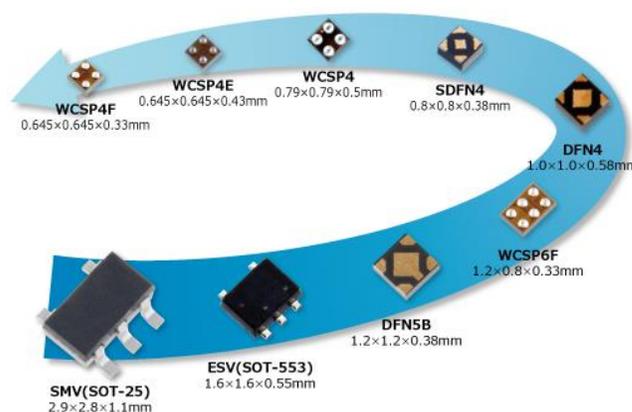
CMOSプロセスを用いて、独自の回路技術により消費電流  $I_{B(ON)} = 0.34 \mu A$  を実現しました。(TCR3Uシリーズ)

## 低ドロップアウト電圧



注: 当社比。TCR3Uシリーズでの比較。

## 豊富なパッケージラインアップ



## ラインアップ

品名	TCR15AG シリーズ	TCR13AG シリーズ	TCR8BM シリーズ	TCR5BM シリーズ	TCR5RG シリーズ	TCR3RM シリーズ	TCR3U シリーズ	TCR2L シリーズ	TAR5 シリーズ
特長	低ドロップアウト 高PSRR				高PSRR 低ノイズ 低消費電流		低消費電流		入力電圧15V Bipolarタイプ
$I_{OUT}$ (Max) [A]	1.5	1.3	0.8	0.5		0.3		0.2	
PSRR (Typ.) [dB] @f = 1 kHz	95	90	98	98	100	100	70	-	70
$I_B$ (Typ.) [ $\mu A$ ]	25	56	20	19	7	7	0.34	1	170

◆Block Diagram TOPへ戻る

提供価値

**OVP [注1] 機能を備えたN-ch MOSFETゲートドライバーICで、ロードスイッチ回路の小型化と低損失化に貢献します。**

[注1] OVP: Over Voltage Protection

## 1 三種類の接続タイプのN-ch MOSFETを駆動可能

以下の接続方式のMOSFETを駆動できます。

TCK40xG: シングルハイサイド接続  
          コモンソース接続

TCK42xG: シングルハイサイド接続  
          コモンドレイン接続

## 2 広い動作電圧範囲と豊富なOVLO [注2] しきい値電圧ラインアップ

動作電圧範囲 ( $V_{opr}$ ): 2.7 ~ 28 V  
最大入力電圧: 40 V  
5 ~ 24 Vの電源ラインに適した $V_{IN\_OVLO}$  [注3] をラインアップしています。

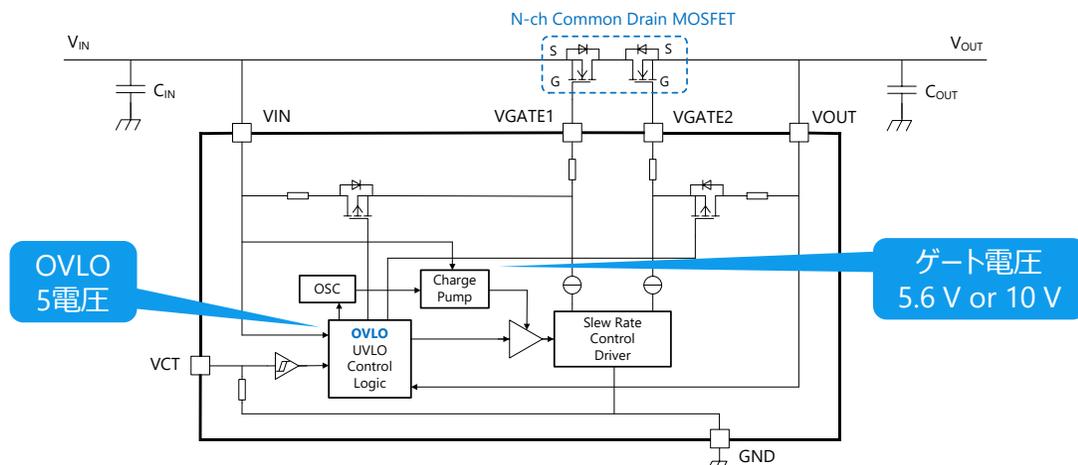
[注2] OVLO: Over Voltage Lock Out  
[注3]  $V_{IN\_OVLO}$ : 入力過電圧保護 (OVLO) 検出しきい値電圧

## 3 小型パッケージ

実装面積を削減し、回路基板の小型化に貢献します。

WCSP6E: 1.2 x 0.8 mm、t: 0.55 mm  
WCSP6G: 1.2 x 0.8 mm、t: 0.35 mm

### コモンドレインタイプMOSFET用TCK42xG 使用回路例



### ラインアップ

製品名	$V_{IN\_OVLO}$ Min / Max [V]	$V_{GS}$ Typ. / Max [V]	N-ch MOSFET type can be driven	パッケージ
TCK401G	Over 28	Max 10 ( $V_{IN} \geq 12$ V)	Single high side Common Source	WCSP6E 
TCK402G				
TCK420G	26.50 / 28.50	10 / 11 ( $V_{IN} \geq 5$ V)	Single high side Common Drain	WCSP6G 
TCK421G	22.34 / 24.05			
TCK422G	13.61 / 14.91			
TCK423G	13.61 / 14.91	5.6 / 6.3		
TCK424G	10.35 / 11.47			
TCK425G	5.76 / 6.87			

◆Block Diagram TOPへ戻る

## 提供価値

ロードスイッチ用途、レベルシフト用途などに適し、セットの低消費電力化や小型化に貢献します。

## 1 オン抵抗が低い

ドレイン・ソース間のオン抵抗を低く抑えることで発熱と消費電力を低く抑えることができます。

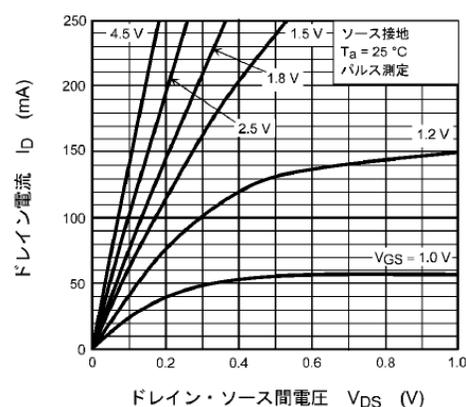
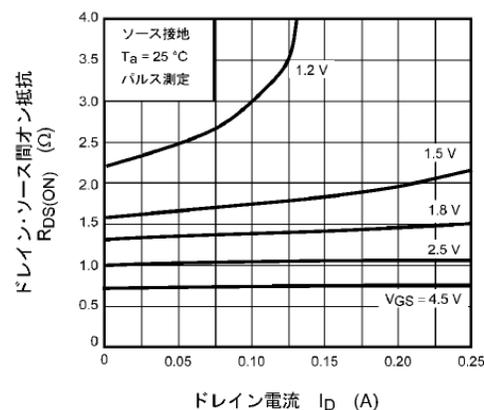
## 2 低電圧駆動

$V_{GS} = 1.8 \text{ V}$  (SSM3K35AMFVは $V_{GS} = 1.2 \text{ V}$ ) での駆動が可能であり、システム電源低下のトレンドにも対応可能です。

## 3 小型パッケージ

多彩なパッケージをラインアップしています。

### SSM3K35AMFVの特性例



### ラインアップ

品名	SSM3J338R	SSM3K324R	SSM3K35AMFV
パッケージ	SOT-23F 		VESM 
$V_{DSS}$ [V]	-12	30	20
$I_D$ [A]	-6	4	0.25
$R_{DS(ON)}$ [mΩ] @ $ V_{GS}  = 4.5 \text{ V}$	Typ.	15.9	45
	Max	20.2	56
極性	P-ch	N-ch	N-ch

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

単電源でレベルシフト機能付きの単機能ワンゲートロジックICを実現しています。

## 1 単電源でロジックレベルを上げる動作が可能

電源電圧3.3 Vでご使用の場合、1.8 V信号の直接入力が可能であるため、1.8 Vから3.3 Vへロジックレベルを上げる動作が可能です。

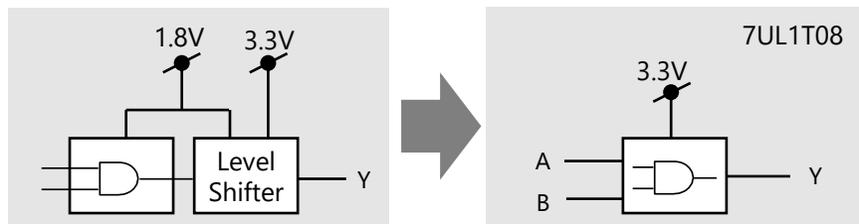
## 2 単電源でロジックレベルを下げる動作が可能

電源電圧範囲が2.3 ~ 3.6 Vとなっており、入力端子にはトレラント機能を内蔵しているため、3.3 Vから2.5 Vへロジックレベルを下げる動作が可能です。

## 3 小型パッケージ

小型かつ汎用性の高いリードタイプのUSVパッケージでラインアップしています。(2.0 x 2.1 mm)

### レベルシフト機能付きL-MOS使用例



### ラインアップ

品名	7UL1T02FU	7UL1T08FU	7UL1T32FU
パッケージ	USV 		
V <sub>CC</sub> [V]	2.3 ~ 3.6		
V <sub>IH</sub> (Min) [V]	@V <sub>CC</sub> = 2.3 ~ 2.7 V	1.1	
	@V <sub>CC</sub> = 3.0 ~ 3.6 V	1.2	
機能	NOR Gate	AND Gate	OR Gate

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

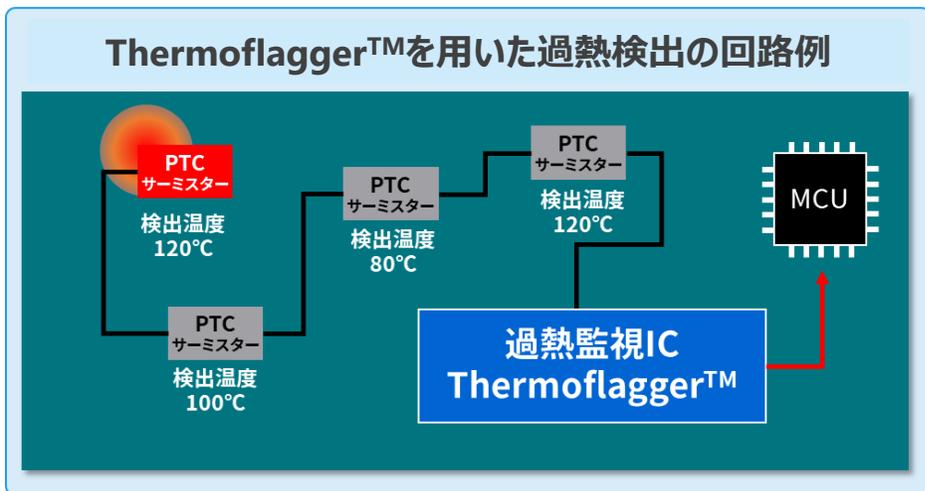
TCTHシリーズは、基板上的複数箇所の温度上昇を検出できます。

## 1 複数箇所の温度上昇の検出が可能

TCTHシリーズはPTC (Positive Temperature Coefficient) サーミスターに定電流 (1  $\mu\text{A}$  または10  $\mu\text{A}$ ) を流し、過熱時の抵抗値上昇を検知します。直列にPTCサーミスターを複数接続・配置することで基板上的複数箇所の過熱検出が可能です。

## 2 低消費電流、小型パッケージ

TCTH01シリーズは  $I_{DD} = 1.8 \mu\text{A}$  (Typ.)、TCTH02シリーズは  $I_{DD} = 11.3 \mu\text{A}$  (Typ.)です。これらのパッケージは小型のESVタイプです。



ラインアップ

品名	TCTH011AE/BE	TCTH012AE/BE	TCTH021AE/BE	TCTH022AE/BE
パッケージ	ESV 1.6 x 1.6 x 0.55 mm 			
$V_{DD}$ [V]	1.7 ~ 5.5			
$I_{DD}$ (Typ.) [ $\mu\text{A}$ ]	1.8		11.3	
PTCO出力電流 (Typ.) [ $\mu\text{A}$ ]	1	1	10	10
異常時ラッチ機能	-	有り	-	有り
出力回路形式	AE: プッシュプル、BE: オープンドレイン			

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

製品にご興味をもたれた方、  
ご意見・ご質問がございます方、  
以下連絡先までお気軽にご連絡ください

連絡先 : <https://toshiba.semicon-storage.com/jp/contact.html>



# ご利用規約

本規約は、お客様と東芝デバイス&ストレージ株式会社（以下「当社」といいます）との間で、当社半導体製品を搭載した機器を設計する際に参考となるドキュメント及びデータ（以下「本リファレンスデザイン」といいます）の使用に関する条件を定めるものです。お客様は本規約を遵守しなければなりません。

## 第1条 禁止事項

お客様の禁止事項は、以下の通りです。

1. 本リファレンスデザインは、機器設計の参考データとして使用されることを意図しています。信頼性検証など、それ以外の目的には使用しないでください。
2. 本リファレンスデザインを販売、譲渡、貸与等しないでください。
3. 本リファレンスデザインは、高温・多湿・強電磁界などの対環境評価には使用できません。
4. 本リファレンスデザインを、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用しないでください。

## 第2条 保証制限等

1. 本リファレンスデザインは、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
2. 本リファレンスデザインは参考用のデータです。当社は、データ及び情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。
3. 半導体素子は誤作動したり故障したりすることがあります。本リファレンスデザインを参考に機器設計を行う場合は、誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。また、使用されている半導体素子に関する最新の情報（半導体信頼性ハンドブック、仕様書、データシート、アプリケーションノートなど）をご確認の上、これに従ってください。
4. 本リファレンスデザインを参考に機器設計を行う場合は、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断して下さい。当社は、適用可否に対する責任は負いません。
5. 本リファレンスデザインは、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証又は実施権の許諾を行うものではありません。
6. 当社は、本リファレンスデザインに関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をせず、また当社は、本リファレンスデザインに関する一切の損害（間接損害、結果的損害、特別損害、付随的損害、逸失利益、機会損失、休業損害、データ喪失等を含むがこれに限らない。）につき一切の責任を負いません。

## 第3条 契約期間

本リファレンスデザインをダウンロード又は使用することをもって、お客様は本規約に同意したものとみなされます。本規約は予告なしに変更される場合があります。当社は、理由の如何を問わずいつでも本規約を解除することができます。本規約が解除された場合は、お客様は本リファレンスデザインを破棄しなければなりません。さらに当社が要求した場合には、お客様は破棄したことを証する書面を当社に提出しなければなりません。

## 第4条 輸出管理

お客様は本リファレンスデザインを、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用してはなりません。また、お客様は「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守しなければなりません。

## 第5条 準拠法

本規約の準拠法は日本法とします。

## 第6条 管轄裁判所

本リファレンスデザインに関する全ての紛争については、別段の定めがない限り東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

# 製品取り扱い上のお願い

東芝デバイス&ストレージ株式会社およびその子会社ならびに関係会社を以下「当社」といいます。  
本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステムを以下「本製品」といいます。

- 本製品に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器（ヘルスケア除く）、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、発電関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口まで、または当社Webサイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。
- 本製品にはGaAs（ガリウムヒ素）が使われているものがあります。その粉末や蒸気等は人体に対し有害ですので、破壊、切断、粉碎や化学的な分解はしないでください。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品のRoHS適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。

# TOSHIBA

\* Thermoflagger™ は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。

\* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。